

# ■ LPBフォーマット公開状況について

対象	メーカー	普及状況
ディスクリート (受動部品)	(株)村田製作所	MLCCのLPB Cフォーマットを自社サイト(日本語ページのみ)にて 2月28日より <b>公開中</b>
	太陽誘電(株)	MLCCおよびインダクタのLPB Cフォーマット公開に向け、現在、前向きに 検討中
	TDK(株)	現在、前向きに検討中
	リバーエレテック(株)	水晶デバイスのLPB Cフォーマットサンプル作成完了 公開に向け、 <b>最終調整中</b>
	セイコーエプソン(株)	水晶デバイスのLPB Cフォーマット公開について検討中
ディスクリート (能動部品)	東芝デバイス&ストレージ(株)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・FETのCフォーマット公開に向け、<b>公開準備中</b></li> <li>・電源回路基板などリファレンスデザインのGフォーマットを自社サイトにて <b>公開中</b></li> </ul>
カスタムSoC		・特定顧客にLPBフォーマット <b>提供中</b>
	(株)ソシオネクスト	・特定顧客にLPBフォーマット <b>提供中</b>
	(株)リコー	・特定顧客にLPBフォーマット <b>提供中</b>

